

EDSP06SGLNNTU04

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch DIP EDSP

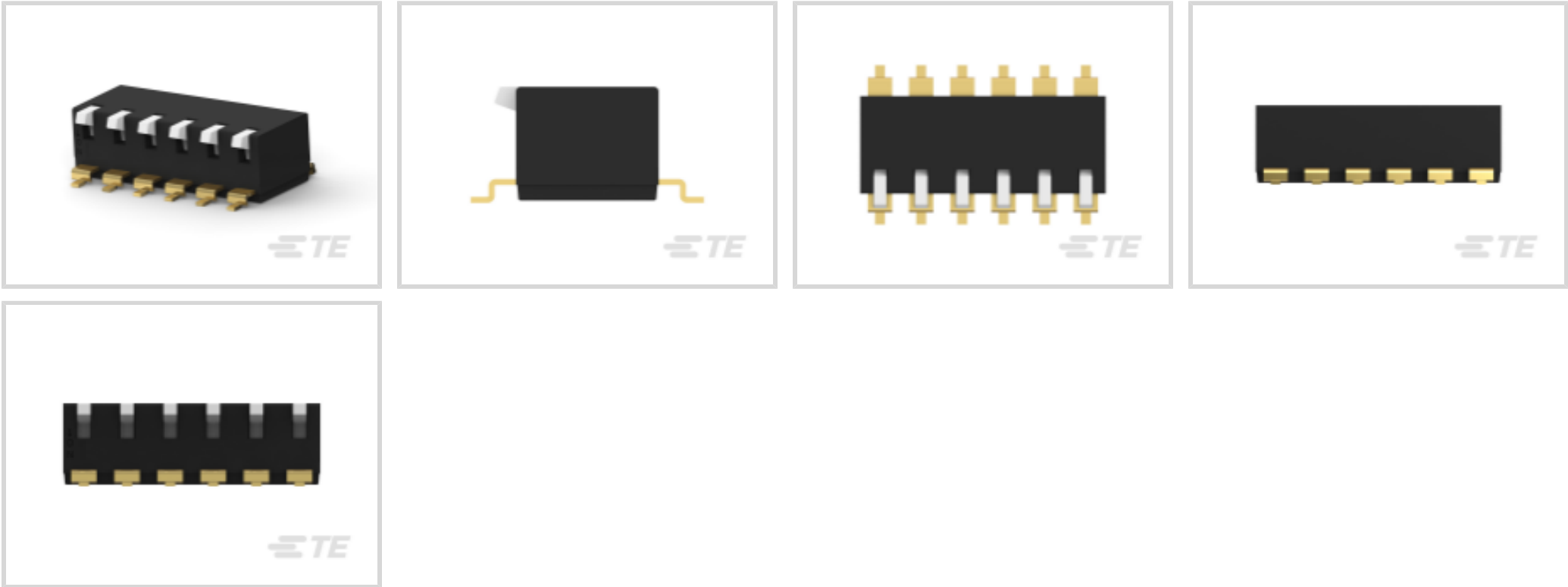
TE 内部编号 2319764-3

DIP Switch, Gold Flash Contact Plating, Black, High Temperature Nylon, 6 Switch, -20 – 85 °C [-4 – 185 °F], Piano (Side Actuated), ALCOSWITCH DIP EDSP

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > DIP 和 SIP 开关



开关端子电镀材料: **镀金**

外壳颜色: **黑色**

外壳材料: **高温尼龙**

密封装置: **否**

开关数量: **6**

产品特性

产品类型特性

|                |         |
|----------------|---------|
| 密封装置           | 否       |
| DIP 和 SIP 开关类型 | DIP     |
| 致动器种类          | 钢琴（侧致动） |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 位数     | 6       |
| 开关数量   | 6       |
| 配置（极掷） | 单极 - 单掷 |

电气特征

|        |        |
|--------|--------|
| 触点额定电流 | .025 A |
| 工作电压   | 24 VDC |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 致动器颜色 | 白色 |
| 产品方向  | 垂直 |
| 外壳颜色  | 黑色 |



|                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外壳材料                                                    | 高温尼龙                                                                                                                           |
| 接触件特性                                                   |                                                                                                                                |
| 端子底板材料                                                  | 镍                                                                                                                              |
| PCB 端子端接区域电镀材料                                          | 镀金                                                                                                                             |
| 开关端子电镀材料                                                | 镀金                                                                                                                             |
| 端子基材                                                    | 铜合金                                                                                                                            |
| 端接特性                                                    |                                                                                                                                |
| PCB 端接方法                                                | 表面贴装                                                                                                                           |
| 壳体特性                                                    |                                                                                                                                |
| 中心线（间距）                                                 | 2.54 mm[.1 in]                                                                                                                 |
| 尺寸                                                      |                                                                                                                                |
| 产品长度                                                    | 15.14 mm[.596 in]                                                                                                              |
| 产品高度                                                    | 5 mm[.197 in]                                                                                                                  |
| 使用环境                                                    |                                                                                                                                |
| 工组温度范围                                                  | -20 – 85 °C[-4 – 185 °F]                                                                                                       |
| 包装特性                                                    |                                                                                                                                |
| 封装方法                                                    | Tube                                                                                                                           |
| 封装数量                                                    | 31                                                                                                                             |
| 产品合规性                                                   |                                                                                                                                |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                                                                                                |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Not Yet Reviewed                                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                        |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.                                                                                 |
| 焊接工艺能力                                                  | Not reviewed for solder process capability                                                                                     |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-2319764-3  
E STACK PIANO 6P G LONG T&R PD ON

TE 产品编号 2319764-4  
E STACK PIANO 8P G LONG TUBE PD ON

TE 产品编号 3-2319764-1  
E STACK PIANO 2P G LONG T&R PD ON

TE 产品编号 2319764-2  
E STACK PIANO 4P G LONG TUBE PD ON

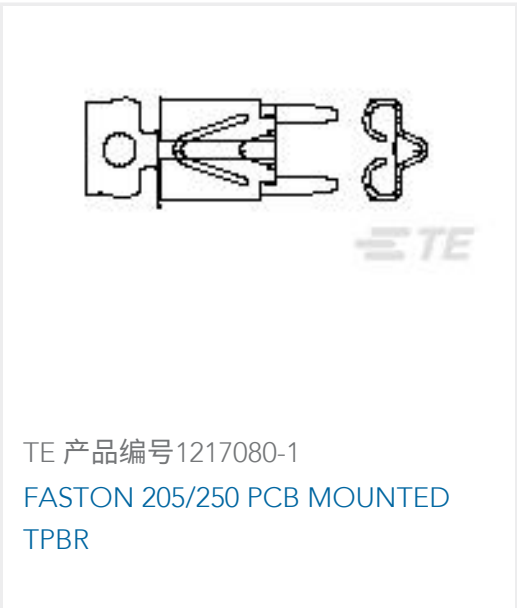
TE 产品编号 4-2319764-1  
E STACK PIANO 2P G LONG T&R PD OFF

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP EDSP](#)

DIP 和 SIP 开关(20)

客户还购买了





文档

产品图纸

E STACK PIANO 6P G LONG TUBE PD ON

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2319764-3\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2319764-3\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2319764-3\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ALCOSWITCH DIP Swtich EDS,EDSP Series

英文版本